



微控设计网 <http://www.Microcontrol.cn>

微控技术论坛 <http://bbs.Microcontrol.cn>

主题:基于模拟前端信号处理与控制技术的专业论坛,网站.

MSP430 单片机与 CPU 卡接口函数设计

北京工商大学信息工程学院 吴叶兰
北京握奇智能科技有限公司 陈红军
利尔达电子（中国）有限公司 季燕飞

摘要： CPU 卡以其良好的安全性和规范性被日益广泛的应用于各种嵌入式系统。本文介绍了用 MSP430 单片机来开发 CPU 卡的读写操作，分析了其硬件和软件的设计。

关键词： CPU 卡 MSP430 单片机 ETU

一、引言

IC 卡是把具有存储、加密及数据处理能力的芯片镶嵌在塑料基片中，它既有智能性又便于携带，已作为一种安全、方便、快捷的支付工具和个人资料库，在现代社会中得到了广泛的应用。

IC 卡按其工作方式分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡两大类。在接触式 IC 卡中，按其工作原理，一般可分为存储 IC 卡 and 智能卡（即 CPU 卡）两类。存储卡内部不含 CPU，只能由硬件逻辑完成密码校验，具有一定的安全性，但其密码容易在线路中被跟踪破译，一般在安全性要求不高的情况下使用。CPU 卡由于内部带有微处理器，在性能上比存储卡有很大提高，主要表现为：

- ①安全性：CPU卡采用密钥管理机制，认证过程通过加密算法运算动态进行，在实际应用中被破译和攻击的可能性很小。
- ②兼容性：CPU卡信息传输方式遵循ISO7816-3国际标准，这样芯片升级时不需要对系统内的微控制器程序进行改动，这是存储卡和逻辑加密卡所不能作到的。
- ③可扩展性：由于CPU卡采用文件方式对数据进行存储，并且可以对不同应用的数据文件进行目录管理，这样很容易实现一卡多用的方案。
- ④规范性：采用CPU卡的COS 操作系统一般都满足金融卡规范，如TIMECOS符合中国人民银行PBOC金融卡规范。这样就可以很方便地实现收费管理与金融系统的接轨。

CPU 卡的这些优势使其在智能卡表、通信设备、交通收费、网络安全、金融设备等领域得到越来越广泛的应用。

二、CPU 卡的电气特性

CPU 卡是将集成电路芯片封装在卡片上形成的，按照 IS07816 标准，CPU 卡封装引脚如下：



图 1 CPU 卡的引脚结构

触点号	分配	触点号	分配
C1	电源电压 (VCC)	C5	地 (GND)
C2	复位 (RST)	C6	空 (NC)
C3	时钟 (CLK)	C7	输入/输出 (I/O)
C4	空 (NC)	C8	空 (NC)

CPU 卡的工作电源电压根据需要可以选择 5V（电压范围 4.5V—5.5V）和 3V（电压范围 2.7V—5.5V）两种，其工作频率范围在 5V 条件下可以在 1MHz—5MHz 之间进行选择，电压频率降低时，工作频率会相应降低。数据传递通过 I/O 口进行，采用串行异步半双工方式进行。

三、对 CPU 卡进行读写的硬件设计

在 CPU 卡式水、气、热表的设计中，由于采用电池方式供电，对单片机的低电压和低功耗比较注重，美国 TI 公司的 MSP430 系列的单片机在这方面由独特的优势，并且可以满足 CPU 卡的较高速率的通讯。

1 MSP430F413 概述

MSP430F413 是美国 TI 公司最新推出的超低功耗 Flash 型 16 位 RISC 指令集单片机，具有丰富的片内外围，是一款性价比极高的单片机。

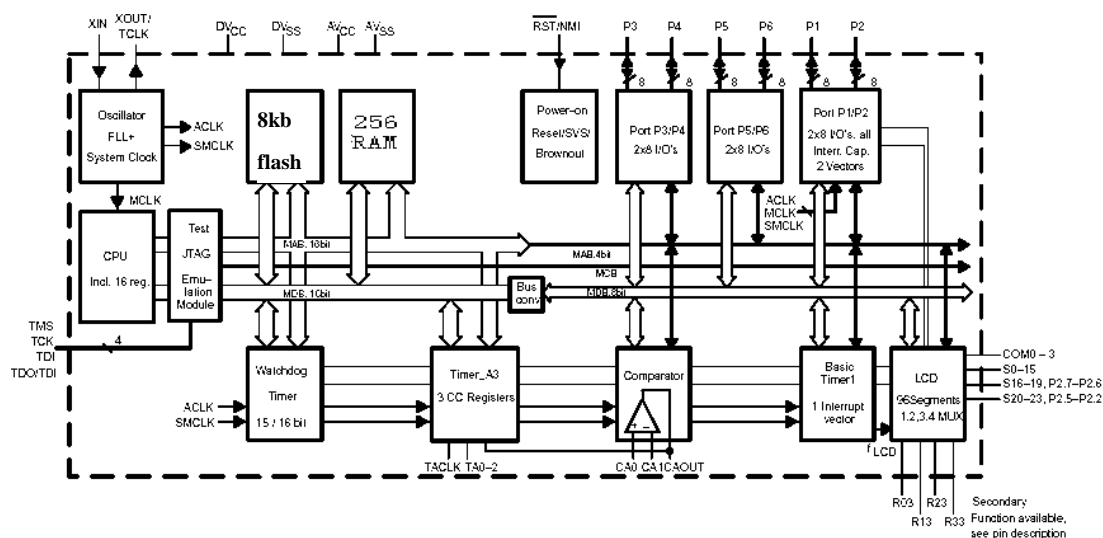


图 2 MSP430F413 内部结构

上图是 MSP430F413 的内部结构，它采用了 FLASH 存储器，具有以下一些特点：

- ① 超低功耗：MSP430F413 运行在 2.2V，1MHz 时钟条件下，其工作电流根据工作模式的不同在 0.1uA~300uA 之间。其工作电压范围为 1.8V~3.6V。
- ② 处理能力强大：采用 RISC 指令集，核心指令 27 条，并具有丰富的寻址方式（源操作数 7 种，目的操作数 4 种）。片内寄存器数量多，有高效的查表处理方法。以保证程序编制的高效性。中断源较多，可以实现中断嵌套，使用时灵活方便。

- ③ 片上外围模块丰富：MSP430F413 具有 FLL+（频率锁相环）时钟系统，看门狗，带有三个捕获/比较寄存器的 16 位定时器（Timer_A），片内比较器，96 段 LCD 驱动器，48 个通用 I/O 引脚，并且端口 P1 和 P2 具有中断能力，每一引脚都可以单独选择中断触沿、单独允许中断。
- ④ 开发方式简便高效：MSP430F413 具有 JTAG 接口，可以方便的通过 JTAG 控制器实现程序的下载和调试。

正是由于 MSP430F413 的这些优势，在选择对 CPU 卡的开发时，我们选用了该款芯片。

2 硬件设计

实现 CPU 卡读写的硬件电路总体框图如下：

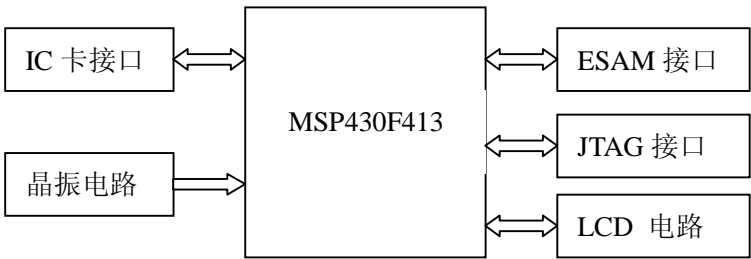


图 3 硬件电路框图

本硬件电路包括 IC 卡接口电路，实现对 IC 卡的读写；ESAM 卡接口电路，实现密钥认证和数据存储；晶振电路，为整个系统提供时钟源；JTAG 接口，实现程序的下载；LCD 电路，作为系统的显示模块。下面仅就 IC 卡接口电路进行讨论。

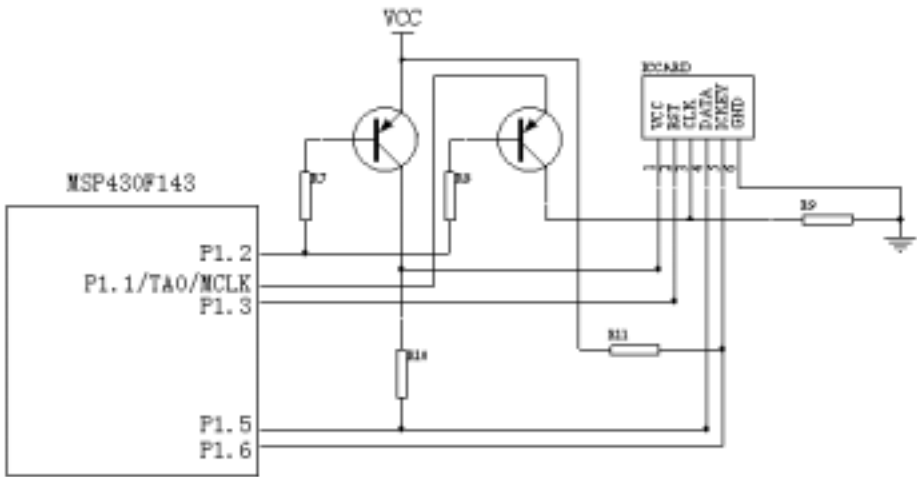


图 4 CPU 卡接口电路

CPU 卡的外部引脚有 8 根，实际用到的有 5 根，即 VCC、RST、CLK、GND 和 I/O，卡座上还有一引脚 ICKEY，用来判断 IC 卡是否插入卡座。MSP430 是 64 脚 QFP 封装，有 48 根通用 I/O 引脚。这里采用 P1 端口的部分口线作为 I/O 线和 CPU 卡通信。

从安全性和降低功耗方面进行考虑，IC 卡的电源和时钟是受单片机控制的，在 CPU 卡未插入卡座时，应不给卡座供电，同时不输出时钟信号。在电路中，用两个三极管来实现这一点。单片机 P1.2 口控制给 CPU 卡上电以及内部时钟输出，平时为高电平，当 CPU 卡插

入后为低电平。

单片机的 P1.1 口用来提供 CPU 卡和内部 ESAM 模块工作的时钟，由于 MSP430F413 单片机独特的性能，可以利用 P1.1 口输出单片机的工作时钟，利用此时钟可以很好地实现单片机和 CPU 卡的通讯时钟同步，并且 MSP430F413 单片机可以根据需要用程序来灵活设置单片机的工作频率，在不需要外围附件工作时，可以关掉此时钟信号以降低功耗。

单片机的 P1.3 口用来控制 CPU 卡的复位，CPU 卡采用的是低电平复位方式，P1.3 口平时为低电平，CPU 卡工作时为高电平。

单片机的 P1.6 口用来实现单片机和 CPU 卡的双向数据通信，由于 CPU 卡的 I/O 口采用的是集电极开路方式，使用时要在口线上外接上拉电阻。

四、对 CPU 卡进行读写的软件设计

CPU 卡在数据传输的方式上与存储卡是不同的，它采用的是串行异步半双工方式，所以在对 CPU 卡进行读写设计时，首先应计算出在 I/O 线上数据的位宽，以保证通信的正确；其次，由于采用的是 MSP430F143 型单片机，它采用了 DCO 技术，其向系统提供的时钟频率是可调的，故应根据系统要求的时钟频率对基础时钟模块进行设置，以得到准确的时钟信号；在设计读写程序时，一定要按照 ISO7816 标准规定的流程进行编程，其编制成功的标志是能正确的接收复位信号，能发送命令，并根据每条命令的格式接收到正确的返回数据或状态标志。下面就这几方面的内容进行讨论：

1 ETU 的计算

由于 CPU 卡是采用串行异步半双工方式和终端通信，由终端向 CPU 卡提供时钟信号，并以此来控制交易的时序，所以在程序设计前应先计算出准确的 ETU（基本时间单位）。ETU 即 I/O 线上所用的数位宽度，其计算公式为：ETU=372/f，f 为系统频率。ETU 的计算可采用延时子程序的方式，可根据 MSP430 的寻址方式的不同，算出每条指令的时钟周期，从而得到精确的 ETU。

2 对 MCLK 的软件设置

本系统中，终端和 CPU 卡的时钟都是由 MCLK 提供，MCLK 的时钟源来自 DCO（数字控制震荡器）。MSP430F413 的 DCO 震荡器被集成在 FLL+时钟模块中，它产生的时钟信号 f_{DCOCLK} 可作为 MCLK 或 SMCLK。它有两种计算公式：

$$f_{DCOCLK}=f_{crystal}*D*(N+1) \quad ①$$

$$f_{DCOCLK}=f_{crystal}*(N+1) \quad ②$$

其中 D 由寄存器 SCFIO 设定，分别取值为 0，2，4，8。当 D=0 时， f_{DCOCLK} 由公式②得到；其它三种情况 f_{DCOCLK} 由公式①得到。

N 是由寄存器 SCFQCTL 设定，其默认值为 31，最大值为 127。可根据 MCLK 的需求进行设定。

$f_{crystal}$ 是晶振频率，当 XTS_FLL=0 时，其值为 32768HZ。MCLK 就是由以上的三个参数来设定的。

在我们设计的电路中，CPU 卡和终端的时钟信号是由 MCLK 提供的，外接晶体的频率为 32768HZ，MCLK 的频率设置为 4.196MHZ，以充分利用 MSP430 和 CPU 卡的高速性能。

另外，要想使 MCLK 信号能够输出，还须将 P1.1 口设为 MCLK 输出方式。这样 CPU 卡的 CLK 端才能得到正确的时钟信号。

3 CPU 卡的上电复位

在对 CPU 卡读写操作前，必须对它进行正确的复位。CPU 卡的复位操作是严格按照

ISO-7816 的时序要求进行设计的，其上电复位时序如下图：

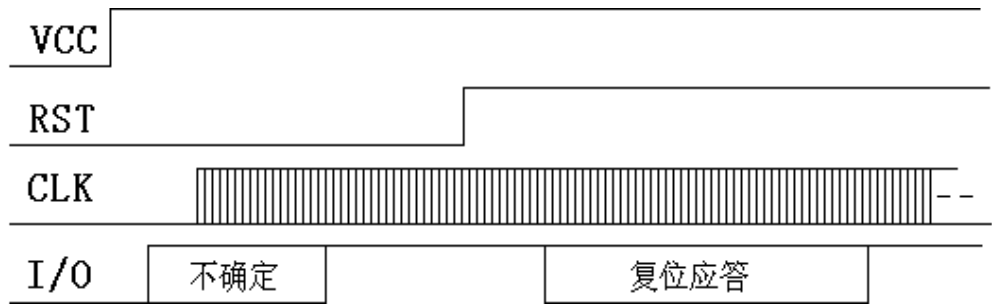


图 5 CPU 卡的复位时序

具体的复位过程是：先加上 VCC，在 200 个时钟周期内加上 CLK 时钟信号；之后，I/O 线路应在时钟信号加于 CLK 的 200 个时钟周期内被卡置于接收状态；时钟加于 CLK 后，保持 RST 为状态 L 至少 400 时钟周期，之后卡复位，RST 被置于状态 H。I/O 上的应答应在 RST 上信号的上升沿之后的 400~40000 个时钟周期内开始。

在进行具体的程序设计时，一定要遵循上面的时序要求，特别要注意当加上 CLK 后，RST 的低电平保持时间至少为 400 个时钟周期；当 RST 为高后，要延迟 400 个周期后开始接收应答信号。否则，不能收到正确的复位应答字节。

4 CPU 卡的下电

CPU 卡在正确的复位后，就能进行各种交易。在交易结束后，要对卡执行下电操作，以正确的释放各触点。其下电时序如下：

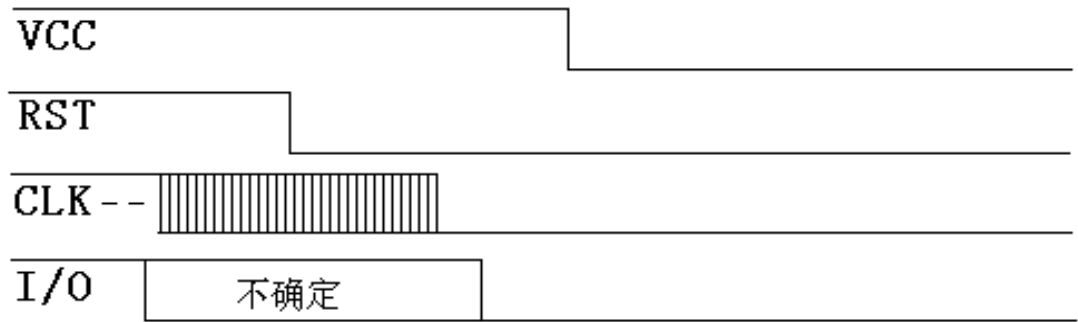
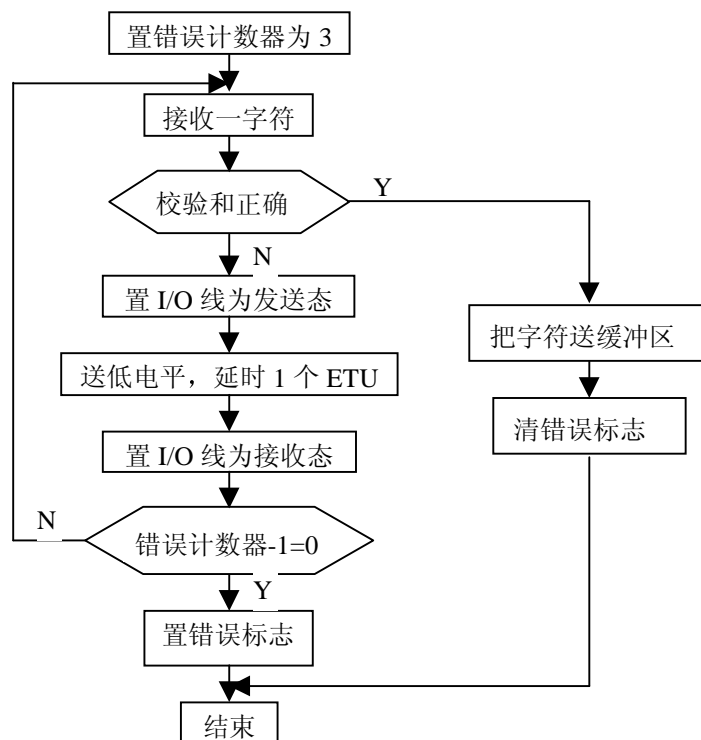


图 6 CPU 卡的下电时序

在下电过程中，首先将 RST 置低，其次将 CLK 置低，然后将 I/O 置低，最后 VCC 被置低。

5 接收字节程序设计

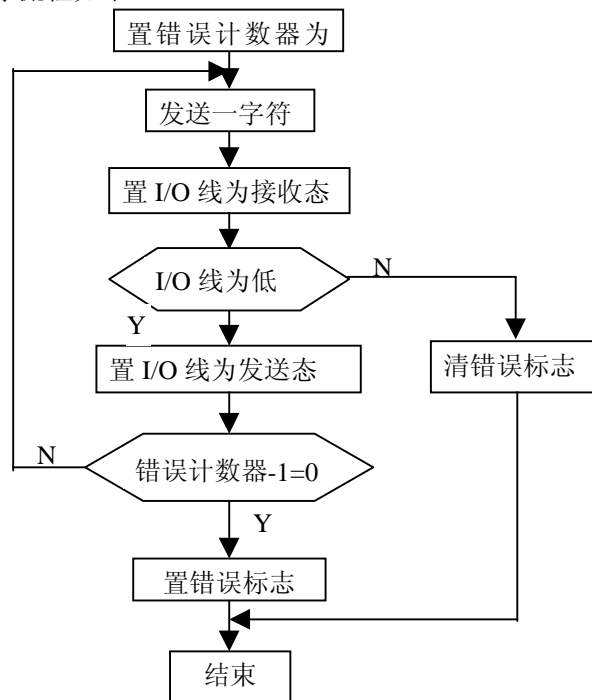
按照 ISO7816 的标准，CPU 卡的字符帧格式为 1 个起始位、8 个数据位、1 个偶校验和 1 个停止位。其中起始位为低电平。在接收字符时应注意，在收到校验位后，应把该校验位与终端计算的校验位相比较，一致则继续接收字符，否则转为发送态，要求重发字符。错误次数不超过 3 次。其程序流程如下：



根据本流程，就能设计出一个完整的接收字符程序。

6 发送字节程序设计

在发送字符时，应严格遵守 ISO7816 的规定，即在发送完校验位后，一定要转为接收态，在下一个 ETU 时，若 I/O 线为高，则表明字符已正确的发送，可以转为发送态发下一个字符；若 I/O 为低，则表明通信错误，应重发原字符，超过 3 次错误，则退出发送状态。发送字节的程序流程如下：



根据本流程，就能设计出一个完整的发送字符程序。

有了接收和发送字节子程序，就可以很容易设计出接收和发送字符串子程序，继而根据 CPU 卡各操作命令的流程，设计出各交易程序。

五、结束语

由于 MSP430 的低功耗、低电压、高速度等特性，很适合用于采用电池供电的工作场合，用 MSP430 单片机来开发 CPU 卡的程序，在 IC 卡水、气、暖表的应用上具有广阔前景。本文介绍的软硬件设计已通过实际运行，效果良好。